2011年3月期決算に関する補足資料

PAGE 1/2

(億円)

59.7 %

116.7 %

増減率

億円未満は切捨て表示しています

35.1 %

14.6 %

15.2 % 14.9 %

2011年3月期 通期 2010.4-2011.3 金額 利益率

6,687

2,347

978

1,019

995

1. 決算概要

(連結)

連結)								
	3か月情報						月情報	
	2010年3月期 2011年3月期 第4四半期 増減 第4四半期 第4四半期 第5日		増減率	2010年3月期 通期		20		
	2010.1	-2010.3	2011.1-	-2011.3		2009.4	-2010.3	201
	金額	利益率	金額	利益率		金額	利益率	金額
売上高	1,504	-	1,906	-	26.7 %	4,186	_	6,0
売上総利益	452	30.1 %	673	35.3 %	48.9 %	1,083	25.9 %	2,3
営業利益	139	9.3 %	297	15.6 %	113.5 %	△ 21	△ 0.5 %	
経常利益	151	10.1 %	301	15.8 %	98.3 %	25	0.6 %	1,0
税前利益	147	9.8 %	279	14.6 %	88.9 %	△ 77	△ 1.9 %	
当期純利益	71	4.8 %	198	10.4 %	175.6 %	△ 90	△ 2.2 %	

2. 部門別·地域別 売上高

重結)							(億円)
		3か月情報			12か	月情報	
		2010年3月期 第4四半期 2010.1-2010.3	2011年3月期 第4四半期 2011.1-2011.3	増減率	2010年3月期 通期 2009.4-2010.3	2011年3月期 通期 2010.4-2011.3	増減率
半導体製造	装置						
	国内	177	240	35.5 %	441	879	99.1 %
	海外	859	1,316	53.1 %	2,182	4,233	94.0 %
	米国	214	418	95.0 %	555	1,028	85.2 %
	欧州	33	129	284.5 %	109	284	160.4 %
	韓国	196	191	△ 2.3 %	447	878	96.5 %
	台湾	263	438	66.3 %	767	1,502	95.7 %
	中国	18	77	314.8 %	76	255	236.0 %
	東南アジア・他	132	60	△ 54.2 %	225	282	25.1 %
	計	1.037	1,557	50.1 %	2.623	5,113	94.9 %
FPD/PV	製造装置	,	·		<u> </u>	,	
	国内	153	25	△ 83.3 %	430	146	△ 66.1 %
	海外	85	93	8.4 %	282	521	84.4 %
	韓国	4	19	366.9 %	82	184	124.4 %
	台湾	52	52	△ 0.4 %	145	188	29.4 %
	中国·他	29	21	△ 27.8 %	54	148	170.8 %
	計	239	118	△ 50.4 %	713	667	△ 6.5 %
電子部品·忖	青報通信機器						
	国内	205	204	△ 0.3 %	749	791	5.7 %
	海外	21	24	15.1 %	95	110	15.8 %
	計	226	229	1.2 %	844	902	6.8 %
その他							
	国内	1	1	6.5 %	4	4	10.4 %
	海外	_	_	_	_	-	-
	計	1	1	6.5 %	4	4	10.4 %
合計	j						
	国内	537	472	△ 12.1 %	1,626	1,821	12.0 %
	海外	967	1,434	48.3 %	2,560	4,865	90.0 %
	計	1,504	1,906	26.7 %	4,186	6.687	59.7 %

3. 受注高

車結)						
	3か月					
	2010年3月期 第4四半期 2010.1-2010.3	2011年3月期 第4四半期 2011.1-2011.3	増減率			
半導体製造装置	1,236	1,558	26.0 %			
FPD/PV製造装置	106	263	147.1 9			
電子部品・情報通信機器	224	219	△ 2.0 %			
その他	1	1	6.5 %			
合 計	1,568	2,042	30.2 %			

		(億円)
12か.		
2010年3月期 通期 2009.4-2010.3	2011年3月期 通期 2010.4-2011.3	増減率
3,609	5,679	57.4 %
285	754	164.1 %
885	910	2.8 %
4	4	10.4 %
4,784	7,348	53.6 %

4. 受注残高

(連結) (億円)

(AC-14)			
	2010年3月期 第4四半期 2010.3末	2011年3月期 第4四半期 2011.3末	増減率
半導体製造装置	1,723	2,289	32.9 %
FPD/PV製造装置	567	654	15.3 %
電子部品•情報通信機器	135	143	6.0 %
合 計	2,426	3,088	27.3 %

5. 設備投資額・減価償却実施額・研究開発費

PAGE 2/2

里 結)						
3か月情報			12か月情報			
	2010年3月期 第4四半期 2010.1-2010.3	2011年3月期 第4四半期 2011.1-2011.3	増減率	2010年3月期 通期 2009.4-2010.3	2011年3月期 通期 2010.4-2011.3	増減率
設備投資額	50	102	103.8 %	149	391	162.4 %
減価償却実施額	50	52	3.8 %	200	177	△ 11.5 %
研究開発費	156	195	24.6 %	540	705	30.5 %

6. 期末人員

	2010年3月期末	2011年3月期末
国内	7,820	7,908
米国	1,017	1,084
欧州	310	305
アジア	921	1,046
合計	10,068	10,343

- * 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。
- * 利益率及び増減率については、1円単位の金額をもとに計算しています。